

### 第3【設備の状況】

#### 1【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、連結子会社である富士通カンタムデバイス㈱がユーディナデバイス㈱として持分法適用関連会社となったため、以下の設備が主要な設備に該当しなくなりました。

電子デバイス

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数 (人)
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計	
国内子 会社 富士通カンタムデバイス ㈱本社 (山梨県中巨摩郡昭和 町)	化合物半導体製 造設備	933 (107)	4,970	1,095	548	7,548	843

- (注) 1. 投下資本は前連結会計年度末の帳簿価格によります。ただし、建設仮勘定は除きます。  
2. 投下資本の機械装置には、車両及び運搬具を含みます。また、その他とは工具器具及び備品であります。  
3. 上記のほか、主要なリース資産として化合物半導体製造設備があり、前連結会計年度末における当該リース資産の残高相当額は5,320百万円であります。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更はありません。また経常的な設備の更新のための除・売却を除き、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。